# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-220172

(43) Date of publication of application: 10.08.1999

(51)Int.Cl.

H01L 33/00 H01S 3/18

(21)Application number : 10-326404

(71)Applicant: NICHIA CHEM IND LTD

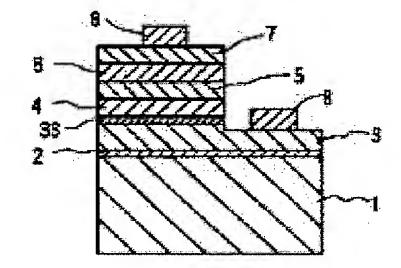
(22)Date of filing:

17.11.1998

(72)Inventor: NAKAMURA SHUJI

## (54) GALLIUM NITRIDE COMPOUND SEMICONDUCTOR LIGHT-EMITTING ELEMENT (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve luminous power conversion efficiency by obtaining light emission which is more uniform than an active layer, to improve the luminous intensity and output of an element and to further lower Vf of the light-emitting element. SOLUTION: In a gallium nitride compound semiconductor light-emitting element having a structure, in which at least an n-type layer is formed between an active layer and a substrate, the n-type layer contains a first n-type layer 3 formed on the substrate side 1 and a second ntype layer 33 shaped on the active layer 5 side, while being brought into contact with the first n-type layer 3 and having electron carrier concentration which is larger than that of the first n-type layer 3, and the second ntype layer 33 is composed of a gallium nitride compound semiconductor (INxAlyGa1-x-yN, 0<X, 0≤Y, X+Y≤1 so as to contain at least indium.



### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-220172

(43)公開日 平成11年(1999)8月10日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

 $\mathbf{F}$  I

H01L 33/00

C

H01L 33/00

H01S 3/18

673

H01S 3/18

673

#### 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平10-326404

(62)分割の表示

特願平6-154708の分割

(22)出願日

平成6年(1994)7月6日

(71)出願人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 中村 修二

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

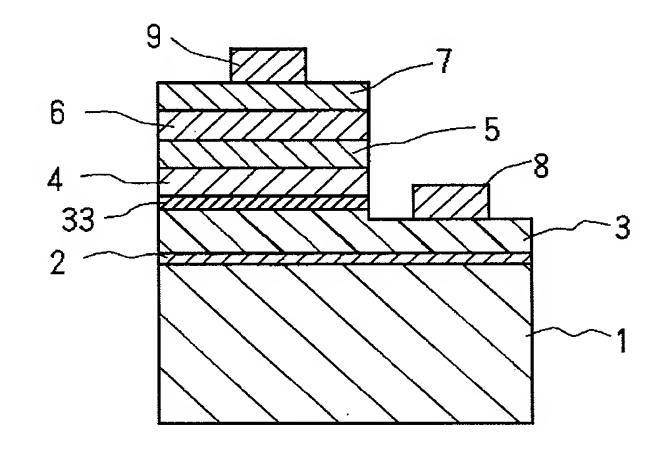
学工業株式会社内

### (54) 【発明の名称】 窒化ガリウム系化合物半導体発光素子

## (57)【要約】

【目的】 活性層より均一な発光を得て、素子の光度、 出力を向上させ、また発光素子のVfをさらに低下させ て、発光効率を向上させる。

【構成】 少なくとも n型層が活性層と基板との間に形成された構造を備える窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、前記 n型層は基板側に形成された第一のn型層と、その第一のn型層に接して活性層側に形成されて、第一のn型層よりも電子キャリア濃度が大きい第二のn型層とを含み、その第二のn型層が少なくともインジウムを含む窒化ガリウム系化合物半導体(InxA IxGarxyN、0 < X、 $0 \le Y$ 、 $X+Y \le 1$ )よりなる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項2】 前記第二のn型層は互いに組成の異なる 窒化ガリウム系化合物半導体層が2層以上積層された多 層膜よりなることを特徴とする請求項1に記載の窒化ガ リウム系化合物半導体発光素子。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明はレーザダイオード(LD)、発光ダイオード(LED)等の発光素子に使用される窒化ガリウム系化合物半導体(In.Al.Ga N、 $0 \le a$ 、 $0 \le b$ 、 $a+b \le 1$ )よりなる発光素子に関する。

### [0002]

【従来の技術】現在、実用化されている光度 1 c d の青色 L E D は窒化ガリウム系化合物半導体(I n a A l n G a l n n N 、 0  $\leq$  a 、 0  $\leq$  b 、 a + b  $\leq$  1 ) よりなり、図 1 に示す構造を有している。それは、サファイアよりなる 基板 1 の表面に、G a N よりなるバッファ層 2 と、G a N よりなる n 型層 3 と、A 1 G a N よりなる n 型クラッド層 4 と、I n G a N よりなる活性層 5 と、A 1 G a N 30 よりなる p 型クラッド層 6 と、G a N よりなる p 型 コンタクト層 7 とが順に積層されたダブルヘテロ構造である。この青色 L E D は順方向電流(I f) 2 0 m A において、順方向電圧(V f ) 3.6 V 、ピーク発光波長 4 5 0 n m、光度 1 c d、発光出力 1.2 m W と、青色 L E D では過去最高の性能を示している。

【0003】前記構造のLEDにおいて、基板1はサファイアの他にZnO、SiC、GaAs、Si等の材料が使用可能であるが、一般的にはサファイアが用いられる。バッファ層2はGaNの他、GaAIN、AIN等 40が形成される。n型コンタクト層3、n型クラッド層4は窒化ガリウム系化合物半導体にSi、Ge、Sn、C等のn型ドーパントをドープした窒化ガリウム系化合物半導体で形成される。また、n型コンタクト層3、n型クラッド層4は、このように二層に分けなくても単一のn型層として、クラッド層およびコンタクト層として作用させてもよい(つまり、いずれかの層を省略できる)。活性層5は少なくともインジウムを含む窒化ガリウム系化合物半導体よりなり、ノンドープ、Zn、Mg、Cd、Be等のp型ドーパント及び/またはn型ド 50

ーパントがドープされている。p型クラッド層6、p型コンタクト層7は窒化ガリウム系化合物半導体にp型ドーパントをドープした後、400℃以上でアニーリングすることにより、p型とされている。また、p型クラッド層6、p型コンタクト層7は、単一のp型層として、クラッド層およびコンタクト層として作用させてもよい(n層と同様にいずれかの層を省略可能)。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】窒化ガリウム系化合物 半導体の場合、他のGaAs、GaP、AlInGaP 等のIII-V族化合物半導体に比べて、一般に電流が均 一に広がりにくいという性質を有している。そこで図1 のような構造の LED素子を実現した場合、 n層から活 性層に供給される電子の流れが、抵抗の低い箇所に集中 してしまうという問題がある。図2は電流の集中による 活性層の発光を模式的に示している。これは、n型コン タクト層3の負電極8より供給された電子が、図2の矢 印に示すように、p型コンタクト層7の正電極9と、n 型コンタクト層3の負電極8との間の抵抗が低くなるよ うに、いちばん近い距離を流れることにより、活性層 5 が網掛け部で示すように部分的に強く発光していること を表している。このように、電子が n型コンタクト層 3 に均一に広がらないと、活性層 5 から均一な発光が得ら れないという欠点がある。

【0005】また、上記構造のLEDはVf3.6Vと、従来のMIS構造の窒化ガリウム系化合物半導体よりなる青色LEDに比べて、5V以上Vfを低下させた。これはp-n接合による発光を示すものであるが、Vfについてもまだ改良する余地があり、さらなるVfの低下が望まれている。

【0006】従って本発明はこのような事情を鑑みてなされてものであり、その目的とするところは、ダブルヘテロ、シングルヘテロ等、少なくともn型層が活性層と基板との間に形成された構造を備える窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、まず第一に活性層より均一な発光を得て、素子の光度、出力を向上させることにあり、第二にVfをさらに低下させて、発光効率を向上させることにある。

## [0007]

Y、X+Y≤1)よりなることを特徴とする。

【0008】本発明の一実施例の発光素子の構造を図3 に示す。基本的な構造は図1に示す発光素子とほぼ同じ であるが、第一のn型層であるn型コンタクト層3に接 して、活性層 5 側にその第一の n 型層 3 よりも電子キャ リア濃度が大きい新たな第二のn型層33を形成してい る。基板1、バッファ層2、n型コンタクト層3、n型 クラッド層4、活性層5、p型クラッド層6、p型コン タクト層7等は窒化ガリウム系化合物半導体で形成さ れ、n型コンタクト層3とn型クラッド層4とを単一の 10 n型層とすることもでき、またp型クラッド層6とp型 コンタクト層7とを単一のp型層とすることもできる。 【0009】本発明の発光素子において、結晶性に優れ た窒化ガリウム系化合物半導体層を成長させるには、基 板1にサファイアを好ましく用い、バッファ層2にGa N、またはAlNを成長させ、10オングストローム~ 0. 5 μ mの膜厚で形成することが好ましい。

【0010】活性層5と基板1との間に形成する第一の n型層は、n型コンタクト層3としては通常1μm~5 μmの膜厚で形成し、その表面にn型クラッド層4を形 成する場合には50オングストローム~1 µ mの膜厚で 成長する。但し、前記のように、このn型クラッド層4 は特に形成しなくてもよい。窒化ガリウム系化合物半導 体としてはGaN、AlGaNが好ましく、最も好まし くはGaNとする。なぜならGaN、AlGaNはノン ドープあるいはn型ドーパントをドープして容易にn型 となり、ドーパントにより電子キャリア濃度を制御する ことが容易である。さらにAIGaNよりも単一層で結 晶性のよい厚膜を形成するにはGaNが成長しやすい。 例えば、サファイアを基板としてn型層とp型層とを順 30 に積層した素子を実現した場合、n型コンタクト層3の 電極8を設けるため、p型層をエッチングにより取り除 き、n型コンタクト層3を露出させる必要があるが、単 一層で厚膜が形成できると、エッチング深さの遊度があ るので、実際の素子を実現する際に非常に好都合であ る。

【0011】次に、活性層 5 は、通常 5 0 オングストローム~0.5  $\mu$  mの膜厚で成長し、I n G a Nとすることが好ましい。I n G a Nはインジウムの混晶比によりバンド間発光を利用して発光素子の発光波長を紫~緑色 40まで容易に変化させることができ、さらに n 型、p 型のドーパントをドープして発光中心とすることも容易である。さらに I n G a I に対する混晶比(I n I I の I

【0012】活性層5の上に成長するp型層もGaN、

A 1 G a Nが好ましく、p型クラッド層 6 は 5 0 オングストローム~ 1  $\mu$  mの膜厚で形成し、pコンタクト層 7 は 5 0 オングストローム~ 5  $\mu$  mの膜厚で成長する。但し、このp型クラッド層 6 は特に形成させなくてもよい。窒化ガリウム系化合物半導体としては G a N、A I G a Nを好ましく形成する、これらは単一層で結晶性のよい厚膜が成長しやすく、またp型ドーパントをドープして 4 0 0  $\mathbb C$ 以上でアニールすると容易に p型となる傾向にある。

### [0013]

【作用】図4に、図3の発光素子における第一のn型層であるn型コンタクト層3から、活性層5に供給される電子の流れを模式的に示す。これは、n型コンタクト層3から供給される電子が、矢印に示すように電子キャリア濃度の大きい第二のn型層33中を通って均一に広がることにより活性層5を均一に発光させることを示している。このように第一のn型層に接して、その第一のn型層よりも電子キャリア濃度の大きい第二のn型層33を活性層側に形成すると、電子が第二のn型層33中に均一に広がるので、活性層5から均一な面発光が得られる。

【0015】第二のn型層33の電子キャリア濃度は1 ×10<sup>18</sup> / cm<sup>3</sup> ~ 1 × 10<sup>22</sup> / cm<sup>3</sup> の範囲に調整すること が好ましく、また第二のn型層33よりも電子キャリア 濃度の小さい第一の n 型層は 1 × 1 0 <sup>16</sup> / cm<sup>3</sup> ~ 1 × 1 0<sup>11</sup> /cm³の範囲に調整することが好ましい。これらの 電子キャリア濃度は、前記のように第二のn型層にS i、Ge、Sn、C等のn型ドーパントをドープするこ とにより調整可能である。第二のn型層33の電子キャ リア濃度が 1 × 1 0 <sup>18</sup> / cm<sup>3</sup> よりも小さいと、電子を広 げる作用が得られにくくなり均一な活性層の発光が得ら れにくく、 $1 \times 10^{22}$   $/ cm^3$  よりも大きいと結晶性が悪 くなり、発光素子の性能に悪影響を及ぼす恐れがある。 また第一のn型層についても電子キャリア濃度が1×1 0 16 / cm3 よりも小さいと活性層自体の発光が得られに くく、また $1 \times 10^{19}$   $/ cm^3$  よりも大きいと $1 \mu$  m以上 の厚膜を形成した際に結晶性が悪くなる傾向にあり、素 子の出力を低下させる恐れがあるからである。

【0016】第二のn型層33の膜厚は通常10オングストローム $\sim 1~\mu$  mの膜厚で、さらに好ましくは50オングストローム $\sim 0$ .  $3~\mu$  mの膜厚で形成することが好ましい。10オングストロームよりも薄いと結晶性が不十分となるので、電子を広げる作用が得られにくくなり均一な活性層の発光が得られにくく、また $1~\mu$  mよりも厚いと結晶欠陥が第二のn型層中に発生しやすくなり結晶性が悪くなるので、発光素子の性能を悪化させる恐れがある。

【0017】さらに、第二のn型層33は In、Ga、 A1の組成比が異なる窒化ガリウム系化合物半導体を 2 層以上積層した多層膜としてもよい。多層膜とする際の各層の膜厚も10オングストローム $\sim 1~\mu$ m、さらに好ましくは 50オングストローム $\sim 0$ .  $3~\mu$  mの多層膜とすることが好ましい。この第二のn型層33を多層膜とすることにより、第一のn型層の結晶欠陥を多層膜層で止めると共に、格子整合していない窒化ガリウム系化合物半導体を積層した際の結晶中の歪を緩和して、結晶性に優れた半導体層を成長できるので発光素子の出力を向上させることができる。

【0018】次に、図5は本発明の他の実施例の発光素子の構造を示す模式断面図である。これは第一のn型層3に形成された負電極8と基板1との間に、第二のn型層33が形成され、第二のn型層33と負電極8との距離が接近していることを示している。本来であれば、電8をキャリア濃度の大きい第二のn型層33の表面に形成できれば、例えば図4と比較して、電子がキャリア濃度の大きい第二のn型層33を通って流れるので、発光素子のVfを低下させることができる。しかしながら、サファイアのような絶縁性基板を用いた場合、エッチングを第二のn型層33で止めることが生産技術上困難であるため、図5のように第二のn型層33と負電極8との距離を短くして、電極8から注入された電子がキャリア濃度の大きい第二のn型層33を通ることにより、Vfを低下させることが可能となる。

平行に供給される素子において、電子が平行に供給される第二のn型層のキャリア濃度を大きくすることにより、電子が移動しやすくなるのでVfを低下させることができる。

### [0020]

【実施例】 [実施例1] MOVPE法により、2インチ  $\phi$ のサファイアよりなる基板1の表面に、GaNよりなるバッファ層2を0.02 $\mu$ mの膜厚で成長させる。このバッファ層2の表面に第一のn型層として、Siをドープした電子キャリア濃度 $5\times10$ / $^{18}$  cm $^{3}$ のn型GaNよりなるn型コンタクト層3を1 $\mu$ mの膜厚で成長させる。

【0021】次にn型コンタクト層3の表面に第二のn型層として、Siをドープした電子キャリア濃度 $1\times1$ 0 $^{20}$ /cm $^3$ のn型 I n0.1G a 0.9N層を0.05  $\mu$  mの 膜厚で成長させる。

【0022】次に同じくSiをドープした電子キャリア 濃度 $5\times10^{18}$  / cm³ のGa Nよりなる n型コンタクト層 3 を  $3\mu$  mの膜厚で成長させる。

【0023】n型コンタクト層3'の表面に、SieF ープした電子キャリア濃度 $1\times10^8$  /  $cm^3$  のn型Al 0.2Ga0.8Nよりなるn型クラッド層を $0.1\mu$  mの膜厚で成長させ、その上にSieZnFープn型In0.1Ga0.9Nよりなる活性層5を $0.1\mu$  mと、MgFープA10.2Ga0.8Nよりなるp型クラッド層6と、MgFープGaNよりなるp型コンタクト層fを順に成長させて積層する。

【0024】以上のようにして得たウェーハをアニーリング装置に入れ、700℃でアニーリングして、p型クラッド層6およびp型コンタクト層7をさらに低抵抗なp型とした後、p型コンタクト層7の表面に所定の形状のマスクを形成し、p型コンタクト層側からエッチングを行い、n型コンタクト層3'を露出させる。

【OO25】後は常法に従い、p型コンタクト層7に正 電極9と、露出したn型コンタクト層3'に負電極8を 形成した後、チップ状に分離して、図5に示すような構 造の青色発光素子とした。この発光素子発光させたとこ ろ、活性層 5 から主発光波長 4 5 0 n m の均一な面発光 が観測され、順方向電流(If)20mAにおいて、V fは3.3Vであり、発光出力は1.8mWであった。 【0026】 [実施例2] バッファ層2の表面に、第一 のn型層として電子キャリア濃度1×10<sup>18</sup> /cm<sup>3</sup>のG eドープGaNよりなるn型コンタクト層3を1μmの 膜厚で成長し、その表面に電子キャリア濃度5×10<sup>20</sup> /cm³のGeドープIn0.2Ga0.8Nよりなる第二のn 型層を 0. 0 1 μ m の 膜圧で成長させる。 次に 第二の n 型層33の表面に同じく電子キャリア濃度1×10<sup>18</sup>/ cm³のGeドープn型GaNよりなるn型コンタクト層 3'を2μmと、電子キャリア濃度5×10<sup>20</sup>/cm<sup>3</sup>の Geドープn型 I n0.2G a0.8Nよりなる第二のn型層 33'を0.01 $\mu$ mと、電子キャリア濃度 $1\times10^{18}$   $/ \text{cm}^3$ のGeドープn型Ga N層とを1 $\mu$   $\mu$  の膜厚で順に成長させる。

【0027】後は実施例1と同様にしてn型クラッド層4、活性層5、p型クラッド層6、p型コンタクト層7を積層して、図6に示すような構造の青色発光素子とした。但し、図6に示すように、p型コンタクト層7からのエッチング深さはn型コンタクト層3'までとし、負電極8はn型コンタクト層3'の表面に形成した。そして、この発光素子を発光させたところ、実施例1と同様に活性層5からは均一な面発光が観測され、If20mAにおいてVf3.2V、発光出力は2.0mWであった。

【0028】 [実施例3] バッファ層2の表面に、第一のn型層として電子キャリア濃度 $1\times10^{18}$  / cm³のS i ドープA 10.1G a 0.9N よりなるn型コンタクト層3を3 $\mu$ mの膜厚で成長させる。次にその表面に、電子キャリア濃度 $1\times10^{20}$  / cm³のS i ドープ I n0.2G a 0.8Nを0.  $01\mu$ mと、電子キャリア濃度 $1\times10^{20}$  / cm³のS i ドープA 10.05 G a 0.95 Nを 0.  $01\mu$ mとを、それぞれ交互に 5層づつ積層した第二のn型層33を成長させる。

【0030】 [比較例1] 実施例1において、第二のn型層33を成長させず、GaNコンタクト層を連続的に  $4\mu$ mの膜厚で成長させる他は同様にして、図1に示すような構造の発光素子とした。この発光素子の活性層 は、図2に示すように正電極9と、負電極8との間で強\*

\* く発光し、均一な発光を得ることができなかった。また I f 20 m A において、 V f は 3. 6 V、発光出力 1. 2 m W であった。

#### [0031]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の発光素子は全て活性層から均一な面発光を得て発光出力の向上した素子を実現できる。また、実施例1、2のように第二のn型層33を負電極8と、基板1との間に形成した発光素子は、明らかにVfが低下している。また実施例3は第二のn型層が基板と負電極との間にないので、Vfは低下に関しては影響が少ないが、第二のn型層を多層膜としているので、活性層、p型クラッド層、p型コンタクト層の結晶欠陥が少なくなり、発光出力が向上している。このように本発明の発光素子はキャリア濃度の大きい第二のn型層が第一のn型層に接して活性層側に形成されていることにより、均一な面発光を得て、発光出力の向上した素子を実現することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 従来の発光素子の構造を示す模式断面図。

① 【図2】 図1の発光素子の発光状態を示す模式断面図。

【図3】 本発明の一実施例の発光素子の構造を示す模式断面図。

【図4】 図3の発光素子の発光状態を示す模式断面図。

【図5】 本発明の他の実施例の発光素子の発光状態を示す模式断面図。

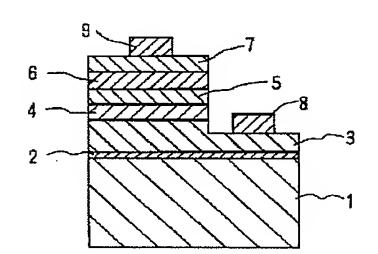
【図6】 本発明の他の実施例の発光素子の構造を示す 模式断面図。

#### ) 【符号の説明】

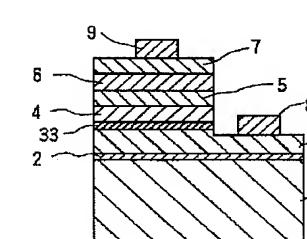
1・・・・基板2・・・・バッファ層4・・・・n型クラッド層5・・・・活性層6・・・・p型クラッド層7・・・・p型コンタクト層8・・・・負電極9・・・・正電極3、3、3"・・・・第一のn型層(n型コンタクト層)

33、33'・・・・第二のn型層

【図1】

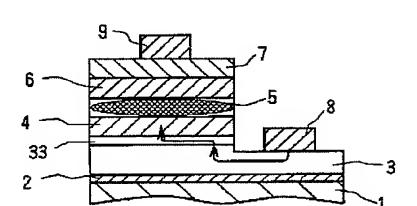


【図2】

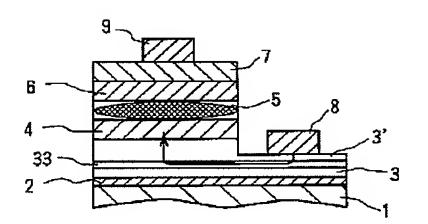


【図3】

【図4】



【図5】



【図6】

